

平成 25 年 12 月吉日

SSDM2014 企業展示・広告・スポンサーシップ募集のご案内

2014 年国際固体素子・材料コンファレンス

SSDM2014 組織委員長

益 一哉

SSDM2014 実行委員長

宮本 恭幸

前略

International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM)は、2014 年に 46 回目を迎える半導体分野国内最大の国際学会であります。SSDM 2014 は 9 月 8 日（月）～ 11 日（木）、茨城県つくば市の“つくば国際会議場”（つくばエクスプレス つくば駅から徒歩 10 分）で開催予定でございます。SSDM 2014 では本国際会議をご支援いただける企業様に対して、以下のような企業展示、広告掲載、スポンサーシップの募集をしております。是非ともご参加頂きますようお願いとご案内を申し上げます。

ご興味がございましたら、2014/4/30 までに、下記、実行委員 杉山 正和（企業展示・広告掲載担当）まで、ご連絡下さい。詳細については、添付の各募集要項をご参照下さい。なお、数に限りのある案件に関しては先着順とさせていただきます。また、展示ブースの場所に関しては原則申し込み順にご希望を伺いますので、できるだけ早めの申し込みをお願いします。

問い合わせ先：

SSDM2014 実行委員 杉山正和

東京大学 工学系研究科 総合研究機構 ナノ工学研究センター

E-mail: sugiyama@ee.t.u-tokyo.ac.jp

（株）インターグループ気付

SSDM2013 事務局 渡辺

TEL : 03-5549-6909

E-mail: ssdm\_secretariat@intergroup.co.jp

以上、宜しくお願い申し上げます。

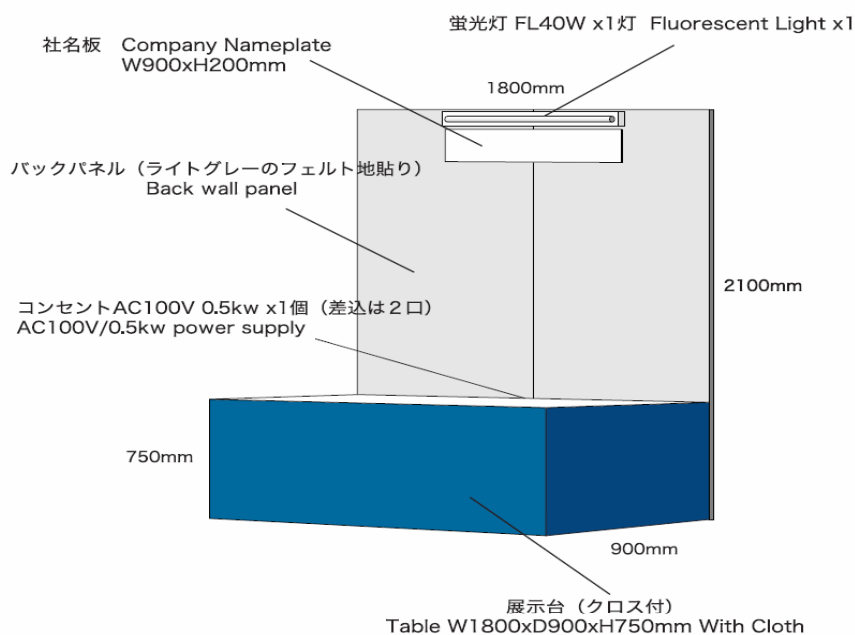
草々

## ◆ 企業展示ブース概要

展示場所：つくば国際会議場 1F エントランスホール、及び、2F ホワイエ  
1区画：約2m×2m、展示用テーブル1卓つき  
電源利用（100V-5A を提供予定）の御希望の有無を申込時にお伝え下さい。  
出展費用：20万円

※さらに大容量の電源をご希望の場合、申込書に明記の上ご相談ください。  
※上記サイズを上回る展示をご希望の場合、基本的には2コマ以上の申し込みをお願いします。ただし、ご希望サイズによっては応相談とします。

- ・ 展示期間 2014年9月9日（火）10：00～18：00 予定  
2014年9月10日（水）10：00～18：00 予定  
2014年9月11日（木）10：00～14：00 予定
- ・ 搬入・設営日 【会期初日】2014年9月8日（月）午後予定
- ・ 撤収・搬出日 【会期最終日】2014年9月11日（木）15：00～予定



<上記 展示ブースイメージ図>

### 「出展企業様への特典」

出展企業様へは以下の特典をご用意しております。

- ・ プレナリー及び一般セッションの聴講（1名）
- ・ アブストラクト集（1部）
- ・ バンケットへの参加（1名）
- ・ SSDM ホームページへのロゴ掲載、及び、御社ホームページへのリンク

#### ◆ プログラム冊子への綴じ込み広告

SSDM2014 参加者全員に配布されます Advanced Program の冊子の中に、A4 版モノクロ 1 ページの広告を綴じ込み掲載致します。

料金： 1 件 50,000 円 （別途、企業展示に出展頂く場合は無料）

願いの条件： 広告ページを A4 版モノクロ 1 ページで作成いただき、PDF ファイルでご提出ください。それをそのまま印刷掲載いたします。

#### ◆ スポンサーシップの概要

##### 1. 名札ケースとストラップ

SSDM2014 参加者全員が会期中に付ける名札のストラップに企業名などを入れて頂いたものを会議参加者全員に配布し使用してもらいます。

料金： 100,000 円

願いの条件： 上記料金とは別に名札ケースとストラップ（1300 組）は企業様にご準備ご提供頂くこととし、会期前に指定の場所に納品頂きます。また、名札ケースは、以下の SSDM が作成致します名札およびチケット類が重ねて入る形状寸法のものをご準備頂きます。

収納する名札類の寸法：縦 55mm×横 90mm で、同寸法のチケット類を重ねてトータルの厚みが最大 1mm 程度となります。

このプログラムは、お申し込み先着 1 社様に限らせて頂きます。

##### 2. コーヒーブレイク

本会議開催の 3 日間の間に会議場内で行われるコーヒーブレイク（全 4 回）を企業様からのご提供で実施します。1 回のコーヒーブレイクあたり 1 社とし、コーヒーブレイク会場にはご提供頂いた企業名の入った小型の看板を出させて頂きます。

料金： 1 回あたり 50,000 円

願いの条件： 特にご準備いただくものはございません。掲示用看板などをご提供企業様でご準備頂くことも可能です（要打合せ）。

このプログラムは、お申し込み先着 4 社様に限らせて頂きます。

##### 3. ウェルカムレセプションでの飲み物提供

9 月 8 日（月）の夕刻に開催されますウェルカムレセプションにおいて飲み物を企業様のご提供でお出します。会場にはご提供頂いた企業名の入った小型の看板を出させて頂きます。

料金： 50,000 円

願いの条件： 特にご準備いただくものはございません。掲示用看板などをご提供企業様でご準備頂くことも可能です（要打合せ）。

このプログラムは、お申し込み先着 3 社様に限らせて頂きます。

#### 4. バンケットの屋台

9月9日(火)の夕刻に開催されますバンケットにおいて、屋台による食事メニューを企業様のご提供でお出します。屋台にご提供頂いた企業名を掲げます。

料金： 50,000～100,000円 (内容による。詳細は申込書をご参照ください。)

お願いの条件： 特にご準備頂くものはございません。掲示用看板などの内容を事前に打ち合わせさせていただきます。

#### 5. ランプセッションでの飲食提供

9月10日(水)の夕刻に開催されますランプセッションにおいて、飲み物と軽食を企業様のご提供でお出します。会場にはご提供頂いた企業名の入った小型の看板を出させていただきます。

料金： 飲み物、軽食いずれも 50,000円

お願いの条件： 特にご準備いただくものはございません。掲示用看板などをご提供企業様でご準備頂くことも可能です(要打合せ)。

このプログラムは、飲み物先着3社様、軽食先着2社様に限らせて頂きます。

#### ◎申し込み方法・締切

上記いずれのプログラムについても、参加ご希望がございましたら、添付の申込書にご記入のうえ、下記の申し込み先までお送りください。

ただし、上記説明にございますように先着順で予定枠が埋まったところで以後締切とさせて頂く場合がございます。また、展示ブースの割り当ては原則先着順にご希望を伺います。

**お申し込み締切：平成26年4月30日**

申込先：

〒107-0052

東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー東館3F

(株)インターグループ気付

SSDM2013事務局 渡辺

TEL：03-5549-6909

-mail: [ssdm\\_secretariat@intergroup.co.jp](mailto:ssdm_secretariat@intergroup.co.jp)

## SSDM2014 企業展示・広告・スポンサーシップ申込書

SSDM 事務局 株式会社インターグループ内 渡辺 宛

(TEL: 03-5549-6909 FAX: 03-5549-3201 E-mail: ssdm\_secretariat@intergroup.co.jp )

御 社 名 : .....

英 語 表 記 : .....

御担当者氏名 : .....

部 署 : .....

連 絡 先 : 〒 .....

TEL : ..... : 電子メール .....

下記に参加を申し込みます。 (ご参加のところの□にチェックを入れてください。)

企業展示ブース

100 V 電源 (コンセント 5A) 利用の希望 : あり / なし

プログラム冊子への綴じ込み広告

名札ケースとストラップ (先着 1 社様)

コーヒーブレイク (先着 4 社様)

ウェルカムレセプションでの飲み物提供 (先着 3 社様)

バンケットの屋台

下記のメニュー表の中で、提供ご希望のメニューの□にチェックを入れてください。

50,000 円コース 飲み物提供 (先着 4 社様)

50,000 円コース 蕎麦

70,000 円コース 天ぷら

70,000 円コース ローストビーフ

100,000 円コース 寿司 (先着 3 社様)

ランプセッションでの飲食提供

下記のメニュー表の中で、提供ご希望のメニューの□にチェックを入れてください。

50,000 円コース 飲み物提供 (先着 3 社様)

50,000 円コース 軽食 (先着 2 社様)

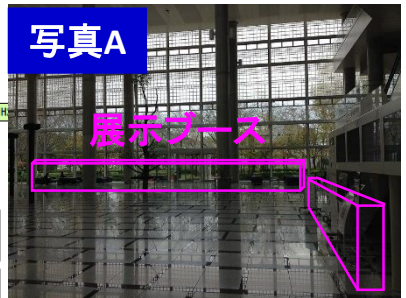
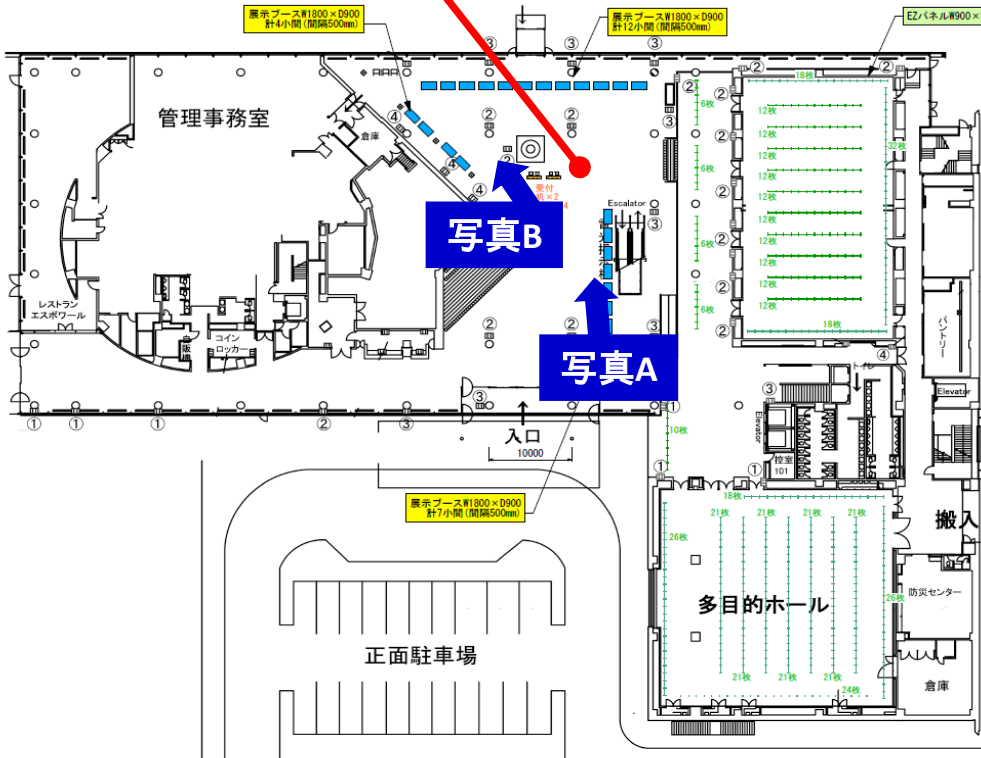
その他 御希望があれば御記入下さい。

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# SSDM2014@つくば国際会議場 企業展示のご案内

今回は、会議場を全館貸し切り、**展示スペースを会場のど真ん中**、参加者の動線の中心に設営します。**参加者へのアピール度はSSDM史上最大級**です！！お値段は据え置き、20万円/ブースです。展示場所の割り当ては原則先着順でご希望を伺います。良い展示場所はお早めに！

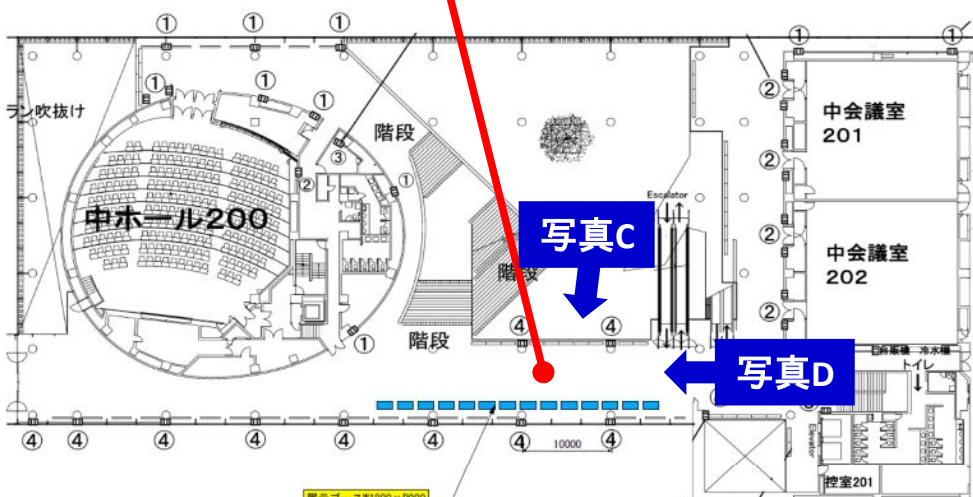
1階ホールは参加者が必ず通る場所、会場間移動の中心地です。休憩時間のコーヒーも、ここで提供される予定です。



1Fホールを囲んで展示ブースを設営します。受付やコーヒーサービスも同じホールで行うため、参加者がつねに集まります。



2階廊下は、吹き抜けを通して1階ホールから見通せ、一体感があります。会場間移動の際には頻繁に通る場所で、コーヒーも、ここで提供される予定です。



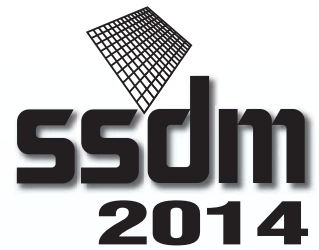
1Fから2Fがよく見えます



余裕たっぷりの2階廊下

# 2014

## INTERNATIONAL CONFERENCE ON



**ssdm**  
2014

# SOLID STATE

Sep. 8-11, 2014

Tsukuba International Congress Center  
(EPOCHAL TSUKUBA), Ibaraki, Japan

# DEVICES AND MATERIALS

### SCOPE OF CONFERENCE

#### Core Areas

- Advanced LSI Processing
- Advanced Interconnect
- CMOS Devices
- Advanced Memory
- Advanced Circuits & Systems
- Compound Semiconductor Devices
- Photonic Devices
- Advanced Materials & Growth
- Novel Functional Devices
- Organic Materials & Devices

#### Strategic Areas

- Biomedical Devices
- Spintronics Materials & Devices
- Nanotubes, Nanowires & Graphene
- Power Devices
- Photovoltaic Devices

### Paper Deadlines

Regular

**April 28, 2014**

Late News

**July 10, 2014**

### Conference Chairs

Organizing :

**K. Masu** (Tokyo Tech)

Program :

**S. Takagi** (Univ. of Tokyo)

Steering :

**Y. Miyamoto** (Tokyo Tech)



Sponsored by

**THE JAPAN SOCIETY OF APPLIED PHYSICS**



Secretariat-SSDM 2014

[ssdm\\_secretariat@intergroup.co.jp](mailto:ssdm_secretariat@intergroup.co.jp)

[www.ssdm.jp](http://www.ssdm.jp)